cited reference

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-121573

(43)Date of publication of application: 18.05.1993

(51)Int.CI.

H01L 23/00

(21)Application number: 03-281275

(71)Applicant: SHARP CORP

(22)Date of filing:

28.10.1991

(72)Inventor: OKAYAMA YASUHIKO

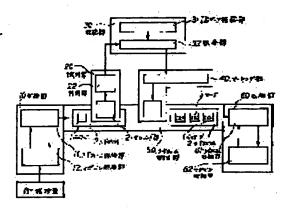
IWASAKI NORIKI

(54) MARKING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To carry out marking with different marks on a package under a lead frame state.

CONSTITUTION: In a pre-process, a label of inspection result is attached to a lead frame 2 per package 1 while in a subsequent process, the labels are identified so that marks 3 equivalent to the identification result are attached to the package 1 based on a laser marking process.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.07.1995

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2675699

[Date of registration]

18.07.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出類公開番号

特開平5-121573

(43)公開日 平成5年(1993)5月18E

(51) Int.CL⁵

識別記号

庁内整選番号

F I

技術表示箇所

HOLL 23/00

A 7220-4M

審査請求 未請求 請求項の数1(全 5 頁)

(21)出願登号

特顯平3-281275

(22)出頭日

平成 3 年(1991)10月28日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 岡山 恭彦

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ヤープ称式会社内

(72)発明者 岩崎 節樹

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ヤーブ株式会社内

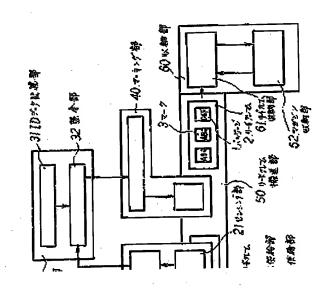
(74)代理人 弁理士 梅田 髈

(54)【発明の名称】 マーキング方法

(57)【要約】

【構成】 前工程において、検査結果の表示をバッケージ1年に、リードフレーム2に付し、後工程において、前記表示を識別し、該識別結果に応じたマーク3をレーザマー力法を用いて、バッケージ1に付する。

【効果】 リードフレーム状態のパッケージに異なるマークのマーキングを行うことができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 フレーム状態で連なった半導体バッケー シのマーキング方法において、

前工程において、リードフレームに、該リードフレーム に落載された前記半導体バッケージの検査結果情報の表 示をバッケージ毎に付する工程と、

後工程において、前記表示を識別し、前記識別の結果に 対応するマークをレーヴマーキング法によりパッケージ に付する工程とを有することを特徴とするマーキング方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、バッケージへのマーキ ング方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在、マーキング方法には、ゴム印でマーキングを行う捺印型マーカ法と、レーザでマーキングを行うレーヴァーカ法とがある。

【①①①3】禁印型マーカ方法においては、ゴム印で捺印後、加熱によりインクを硬化させる方式と、繁外線に 20よりインクを硬化させる方式とがある。また、レーザマーカ方法においては、マークマスクを用いて、レーザによりマーキングを行う。

【0004】図5に、従来のフレーム状態で連なった半導体パッケージのマーキング機構を示す。図5において、1はパッケージ、2はリードフレーム、3はマーク、10は供給部、11はリードフレーム供給部、12はマガジン供給部、40はマーキング部、50はリードフレーム機送部、60は収納部、61はリードフレーム収納部、62はマガジン収納部を示す。

【0005】図5に示すように、捺印型マーカ法においては、ゴム印でマークを行うため、リードフレーム状態において、パッケージには同一パターンのマーキングを行っており、またレーヴマーカ法においては、マークの機種変更は通常マークマスクを変換し、最近では、数十個の文字をもったマスクの中から、信号によって文字を拾い読みをし、機種変更が比較的容易に行うことが可能であるが、前工程の検査結果を識別する手段がなかったため、リードフレーム状態において、パッケージには同一パターンのマーキングを行っている。

【0006】また、前工程の検査結果に基づいてバッケージ個々にマーキングを行う場合、図4の従来の製造フローに示す様にリードフレームからバッケージ個々にカ

や道用が複雑になり、また、レーザマー力法において は、前工程の検査結果の情報を識別する手段が無かっ ため、フレーム状態でパッケージ個々に異なるマーキ グを行うことは困難である。

【0008】従って、前工程の検査結果に基づきバッージ個々に無なるマーキングを行う場合、図4に示すうに、リードフレームからバッケージ個々をカットし後、バッケージ単位でカテゴリ別に分類し、マーキンを行う。つまり、同じカテゴリの単品同志、それぞれトレーに収納するので、1ロットから幾つかのロット分けるため、今までリードフレーム単位で構成してきロット管理がバッケージ単位になり、管理の一貫性がく複雑になる。また、装置に関して、リードフレーム位からバッケージ単位へ変わることにより、ハンドリグが難しくなり、リード曲がりに関する不良発生の原となって品質に問題が生じている。

【①①①②】本発明は、リードフレーム状態で、前工程 検査結果に基づいてパッケージ個々に異なるマークを ーキングする方法を提供することを目的とする。

100101

【課題を解決するための手段】本発明のマーキング方は、フレーム状態で連なった半導体パッケージのマーング方法において、前工程において、リードフレームに、該リードフレームに落截された前記半導体パッケジの検査結果情報の表示をパッケージ毎に付する工程と、後工程において、前記表示を識別し、前記識別の果に対応するマークをレーザマーキング法によりパッージに付する工程とを有することを特徴とするものでる。

30 [0011]

【作用】レーザマーカ法を用い、前工程の検査結果の示を識別し、該識別結果に応じてリードフレーム状態パッケージ個々に異なるマークを付することができる【0012】

【実施例】以下、一実施例に基づいて本発明を詳細に 明する。

[10013] 図1は本発明の一実施例のマーキング装の構成図、図2は本発明を用いた場合のマーキングエフロー図、図3は1Dを付したリードフレームの平面である。図1乃至図3において、1はバッケージ、2リードフレーム、3はマーク、4は1D、5は送り穴示す。また、図1に示す本発明に係るマーキング装置は、マガジン(図示せず)及びリードフレーム2を供

を搬送部50に供給するリードフレーム供給部11とリードフレーム供給部11にマガジン(図示せず)を供給するマガジン供給部12とからなる。

【①①14】識別部20にはリードフレーム2上の個々のバッケージ1に付加された! D4をセンシングするセンシング部21とセンシング部21によるセンシング内容を判別する判別部22とからなる。

【① ① 15】また、収納部60は、搬送部50から送られてくるリードフレーム2を収納するリードフレーム収納部61よりリードフレーム収納部61よりリードフレーム2で満されたマガジン(図示せず)を収納するマガジン収納部62とからなる。

【① ① 1 6 】次に本発明の一実施例のマーキング工程に ついて説明する。

[()() 17]まず、前工程の検査結果に基づいて、パッ ケージ1個々のID4をリードフレーム2に付加する。 なお、!D4は、穴の有無(図3(a))、バーコード (図3(b))、色付きのシール(図3(c))等が用 いられる。!D4が穴の有無により示されている場合 は、穴の設けられる最大数と同数のセンサを設け識別す るか、又は、画像認識で一括して読み込み識別する。! D4がパーコードにより示されている場合は、パーコー ドリーダにより識別し、色付きシールで示されている場 合は色差判別センサにより識別する。 ID4を示す方法 は本実施例に限定されるものでない。次に、 ID4が付 されたリードプレーム2で満されたマガジン(図示せ ず)をマガジン供給部12にセットし、該マガジン供給 部12よりリードフレーム供給部11ヘマガジン(図示 せず)を供給し、リードフレーム供給部11より、リー ドフレーム2を1枚ずつ搬送部50へ供給する。

【0018】次に、センシング部21により、搬送中のリードフレーム2の | D4をセンシングし、センシング部21で得られた結果を判別部22に送り、 | D情報に変換する。

【①①19】次に、「D4のデータが予め記憶されているIDデータ記憶部31及び判別部22からそれぞれ、前記ID4のデータと前記ID情報を照合部32に送り、照合し、該ID4を有するバッケーシ1のカテゴリを識別する。

[0020]次に、マーキング部40において照合部3 2からのカテゴリ信号により、レーザマーカ方式を用い て、必要な文字を拾い読みしてマーク3の機種変更を行 い、バッケージ1にマーキングする。 は、リードフレーム収納部61に収納され、リードフーム2で満されたマガジン(図示せず)をマガジン収部62へ収納し、空のマガジン(図示せず)をリードレーム収納部61に供給する。

[0022]

【発明の効果】以上詳細に説明した様に、本発明を用ることにより、前工程の検査結果に基づいてリードフーム状態のままパッケージ個々に異なるマーキングを易に行うことができる。従って、検査結果により、各ッケージがカテゴリ別に分けられるICのマーキング有効な装置が得られる。

【0023】また、パッケージ個々に異なるマーキンを行う場合において、図2に示す様に、マーキング工までリードフレーム状態を保てるため、管理、装置のンドリングが容易に行うことができ、リード曲りに関る不良発生を抑えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のマーキング装置の構成図 ある。

- 【図2】本発明に係るマーキング工程フロー図である
 - 【図3】!Dを付したリードフレームの平面図である
 - 【図4】従来のマーキング装置の構成図である。
 - [図5] 従来のマーキング工程フロー図である。

【符号の説明】 1 バッケージ

- 2 リードフレーム
- 3 マーク
- 4. 識別表示 (ID)
- 5 送り穴
- 10 供給部
 - 11 リードフレーム供給部
 - 12 マガジン供給部
 - 2 () 識別部
 - 21 センシング部
 - 22 判別部
 - 30 記憶部
 - 31 10データ記憶部
 - 32 照台部
 - 4.() マーキング部
- 40 5 () 鐵送部
 - 60 収納部
 - 61 リードフレーム収納部
 - 62 マガジン収納部

